基于铱配合物材料的高效高稳定性有机发光二极管*

王 军† 魏孝强 饶海波 成建波 蒋亚东

(电子科技大学光电信息学院,电子薄膜与集成器件国家重点实验室,成都 610054) (2006 年 5 月 26 日收到,2006 年 7 月 4 日收到修改稿)

使用基于重金属 Ir 的新磷光材料(tpbi), Id(acac),制备了多层结构有机发光二极管器件:ITO/CuPc(40 nm),α-NPD(45 nm)/CBP:(tpbi), Id(acac)(3%, 30nm)/BCP(20 nm)/Alq_b(20 nm)/LF(1 nm)/Al(100 nm).测试了材料的寿 命、光谱吸收性质和器件的 *LV-L* 特性.器件在低电压下电流符合热发射注入模型 ,高电压下 *LV* 呈线形关系.不同 偏压下器件发光光谱稳定 ,多峰拟合结果表明器件光谱由 α-NPD 发光峰(450 nm)(tpbi), Id(acac)主发光峰(518 nm) 和肩峰(543 nm)构成.驱动电压为 6 V 时,器件效率达到最大 12.1 lm/W,此时亮度为 136 cd/m²,器件亮度最大为 13500 cd/m²,此时效率为 0.584 lm/W.

关键词:有机发光二极管,磷光,效率 PACC:7860F,3250F,3350D

1.引 言

有机发光二极管(OLED)具有高效率、响应快、 可卷曲、抗震等特性,已成为平板显示领域最具有竞 争力的技术之一.荧光 OLED 器件已经被广泛研究 并取得了一定的进展^[1-3],但是荧光材料只能通过 单重态—单重态能量转移的方式形成的单重态激 子 根据自旋量子统计理论,在电激发条件下,空穴 和电子结合成单重态激子和三重态激子的比例分别 为 25%和 75%,但 75%的三重态激子由于自旋禁阻 对"电致发光"没有贡献,因而荧光器件的内量子效 率被限制在 25%^[4].磷光材料的电致发光过程即可 以通过三重态—三重态能量转移方式形成的三重态 激子,又能通过单重态—单重态能量转移的方式然 后经单重态—三重态的系间窜越来形成的单重态激 子,因而电致磷光器件(PHOLED)理论上最高内量子 效率可以达到 100%^[5 6],是荧光器件的 4 倍.

Forrest 小组^[7]于 1998 年报道了将红色磷光染 料 PtOEP 掺杂到 Alq₃ 中做发光材料,将 OLED 器件 外量子效率提高到 4%,开辟了磷光电致发光材料 的新领域. Thompson 等人^[8]将质量分数 12% 的 (ppv)₂ If (acac)掺杂到 TAZ 中,制备了内量子效率近 100%的绿色磷光器件.目前有机磷光材料大多为重 金属的有机配位化合物,由于重金属原子的引入增 大了自旋轨道耦合,使激发单重态和三重态混合在 一起,原本禁阻的三重激发态向基态跃迁变为部分 允许,增加了辐射跃迁的概率,提高了器件的效率. 这些磷光材料主要集中在 Ic^[89],Pt^{10]},Os^[11],Eu^[12], Re^[13],Au^[14]等金属的配合物,但是能够制备出的高 效磷光器件较少,有必要研究新的磷光材料并将其 应用到高效 PHOLED 的制备.

本文报道了一种新的基于重金属铱的配合物磷 光材料((tpbi), h(acac)),将其掺杂到 OLED 器件的 发光层主体材料 CBP 中,制备了 5 层有机薄膜结构 的高效率、高亮度磷光器件,器件在 5—40 V 驱动电 压下和 0—50℃温度范围内表现出良好的稳定性.

2. 实 验

2.1. 基片的清洗与前工序处理

首先用 Karl Suss MA6 光刻机在镀有~130nm 铟 锡氧化物(ITO)薄膜的玻璃基板上刻蚀出所需的 ITO 图形作为器件的阳极,ITO 的方块电阻~15Ω/□.ITO 导电玻璃用清洗剂反复清洗,然后依次用丙酮、酒

^{*} 电子科技大学-浙江阳光集团联合 OLED 器件研发项目(批准号: W050317)资助的课题.

[†] E-mail:uestc_wj@yahoo.com

精、去离子水超声清洗各 10 min,在 10000 级超净室 内烘干 装载入真空室内.在真空度为 2.0×10⁻⁴ Pa 的条件下,对 ITO 表面进行氧等离子体处理 2 min, 然后在高真空腔体中,通过机器手将其传送至有机 腔体.

2.2. 有机器件制备

在有机腔体中 將有机材料分别放在温度可以单 独控制的不同蒸发源(氮化硼坩埚)内,在蒸镀过程中 腔体的真空度维持在 2×10⁻⁴ Pa 左右 相继蒸镀空穴 注入层 CuP(40 nm)空穴传输层 α-NPI(45 nm)发光 层 CBP(tpbi) In(acac)(3%,30 nm)空穴阻挡层 BCP(20 nm)电子传输层 Alq₃(20 nm),最后通过机 器手将其传送至金属蒸发腔体进行电极蒸镀,相继 蒸镀 LiP(1 nm)和 AI(100 nm)层作为器件的阴极.有 机材料蒸镀过程中采用 INFCOM-5 膜厚控制仪精确 监控薄膜厚度,材料蒸发速率为 0.01—0.05 nm/s; 金属电极蒸镀速率为 0.3 nm/s,蒸镀速率用石英晶 振实时监测.其中发光层蒸镀时,主体材料和掺杂材 料分别在两个不同加热源共蒸,通过蒸发速率控制 掺杂比例.最后,在纯氮气氛围的手套箱中进行封 装,以防止氧气和水气对器件的影响.

2.3. 测 试

铱磷光材料(tpbi), In(acac)(分子结构式如图 1 所示)的紫外—可见吸收光谱用 JASCO V-550 UV/ VIS spectrophotometer测试,如图 2 所示.磷光寿命采 用 FLS920型稳态及瞬态荧光光谱仪,测得配合物的 固态发光寿命为 0.46 μs. OLED 器件测试使用 Keithley-2400型直流电源, PR-650 亮度光谱仪及光 学平台等辅助仪器测量器件的电流-电压-亮度(*LV-L*)电致发光(EL)光谱及色坐标等光电特性.





图 2 (tpbi) If acac)的紫外—可见光吸收光谱

3. 结果与讨论

3.1. 器件 I-V 特性

器件的伏安特性如图 3 和图 4 所示.图 3 中器 件驱动电压为 1—45 V,方形点为测试得到的电流 值,直线为多项式拟合结果,虚线为器件较高电压下 (10—45 V)直线拟合结果.较多器件在强电场下 (>10⁶ Vcm⁻¹)有机界面能够产生足够的注入,而有 机半导体薄膜中载流子迁移率较低^[15,16],在 10⁻⁸— 10⁻¹cm²V⁻¹s⁻¹之间,还有较多的缺陷引起的能量陷 阱,使注入的载流子不能迅速迁移而在注入的界面 积累,在有机薄膜半导体层中产生空间电荷分布,如 果考虑陷阱在禁带中呈指数分布,则陷阱电荷限制 传导(trapped charge limited conduction, TCLC)理 论^[17]可以表示为

$$I = \mu N_0 q^{(1-m)} \left(\frac{m\varepsilon}{H_1(m+1)} \right)^m \left(\frac{2m+1}{m+1} \right)^{m+1} \left(\frac{V^{m+1}}{d^{2m+1}} \right) ,$$
(1)

式中 , ε 为材料的介电常数 , μ 为载流子迁移率 , d 为有机材料的有效厚度 , N_0 为带边有效状态密度 , H_1 为陷阱深度 , m 是与陷阱分布有关的常数 .(1)式可以简化为

$$I \propto V^{m+1}/d^{2m+1}$$
. (2)

通常情况下, *m* 的取值在6—8之间, 与测试得到的曲线不一致. 在较高电压下(10—45 V) 直线拟合结果与测试结果很接近, 表明器件在高电场强度下符合欧姆定律, 拟合表达式为

I = -0.00739 + 0.000877 V. (3)

图 3 中低压部分电流很小,将其画在图 4 中, 图 4 为器件驱动电压(1—4.5 V)下的 *I-V* 曲线,纵



图 3 器件的 *LV* 特性曲线 ,方形点为测试值 ,实线为多项式拟 合曲线 ,虚线为直线拟合曲线



图 4 器件低电压下的 *L-V* 曲线 ,方形点为测试值 ,实线为指数 增长拟合曲线

坐标为测得器件的电流,横坐标为所加电压的开方 值.图中方块点为测试得到的电流值,曲线为指数增 长拟合得到的结果.Campbel^[18]等人认为,当界面势 垒 $\Delta E < 0.4 \text{ eV}$ 时,电极和有机层为欧姆接触,反之 为肖特基接触.所做器件的势垒 $\Delta E > 0.4 \text{ eV}$,所以 图 4 中器件 *I-V* 曲线类似于二极管特性 *I* = *I*₀ {exp [*qV*/*nkT*]-1 }.由于器件所加电压较小(1—4.5 V), 有机层内的场强较弱(< 10⁶ V·cm⁻¹),此时载流子 注入方式为热发射注入(Richardon-Schottky emission)^{19]},忽略载流子的隧穿效应,器件电流的表 达式为

 $j_{RS} = AT^2 \exp[-(x - \beta E^{1/2})kT],$ (4) 其中 $\beta = (e^3/4\pi\epsilon\epsilon_0)^{1/2}$,式中 A 为里查逊常数,x 为 界面势垒高度,k 为玻尔兹曼常数,T 为绝对温度, E 为场强, c 为介电常数.(4)式可简化为

$$\ln I \propto V^{1/2} , \qquad (5)$$

(5)式说明有机器件的电流正比于所加电压的方根. 而测试结果的拟合曲线为 $I = 0.464 + 8.968 \times 10^{-6} \times \exp(6.491 V^{1/2}) (6)$ 这与载流子的热发射注入模型符合.

在 1—45 V 的驱动电压范围内 ,用多项式拟合 得到了较为理想的结果 ,其表达式为

 $I = 5.613 \times 10^{-4} - 4.209 \times 10^{-4} V + 7.375 \times 10^{-5} V^{2}$ - 1.769 \times 10^{-6} V^{3} + 1.53 \times 10^{-8} V^{4}, (7)

(7) 武表明,器件在较低驱动电压下,电压的低次幂 项对器件电流起主要影响作用,随电压升高,电压的 高次幂项开始发挥作用.





图 5 器件不同电压下电致发光光谱

图 6 器件电致发光光谱及 3 条分离峰曲线

3.2. 器件的电致发光光谱

从器件的电致发光光谱(图 5,其中纵坐标为相 对发光强度 横坐标为发光波长)可以看出最强发光 峰值在 518 nm 处,在 543 nm 处有一发光的肩峰,而 在~450 nm 处有一相对微弱发光峰.驱动电压分别 为 8 V,12 V,16 V和 20 V时,器件的主发光峰位置 和肩峰位置没有改变,并且相对强度也没有变化,说 明器件在不同电压下发光性质很稳定.器件在 ~450 nm处的微弱发光峰来自于 α-NPD 空穴传输 层.在小分子有机器件中,空穴的注入能力要大于电 子 要想提高器件的发光效率就要使注入的电子和空 穴在有效的发光区域进行符合,因此使用阻挡层 BCP 将空穴限制在发光层区域.随着外加电压升高,有机 层内场强增强,电子和空穴注入数量增大,发光中心 的数量有限,使得主体材料 CBP 层和 α-NPD 传输层 界面处形成激子的比例增加,激发 α-NPD 层发光,因 此电压升高 450 nm 处发光强度稍有增加.但是相对 磷光材料的发光强度仍然较弱,在电压 20 V 时 450 nm 处发光峰强度为 518 nm 处发光峰强度的 0.226.

将器件的发光光谱进行 Gauss 多峰拟合,如图 6 所示,可以清楚地看到器件的光谱由三个峰构成,分 别为 α-NPD 层的发光峰、磷光材料(tpbi) I(acac)的 主发光峰和肩峰, Gauss 多峰拟合的结果与 PR650 测 试的器件发光光谱完全一致.

3.3. 器件的效率

有机发光器件中,电子和空穴分别从阴极(LiF/ Al)和阳极(氧化铟锡:ITO)注入,经过其他功能层 (注入层、传输层)到达发光层产生激子激发有机材 料,材料通过辐射跃迁发出可见光.因此首先要保证 有机层与电极的能级匹配,使电子和空穴能够充分 等量地向有机层内注入.器件各层的能级见表 1. ITO 与发光层(EL:CBP)HOMO 能级相差约 1.3 V,空 穴注入相当困难,因此中间加入空穴注入层 (HIL:CuPc)和空穴传输层(HTL:α-NPD),将注入势 垒降低,使得空穴容易注入.增加HIL和HTL层还 可减缓 ITO 表面的粗糙度,减弱 ITO 表面的尖峰场 强,防止器件的击穿,增加器件的寿命和稳定性.阴 极金属 Al与 Alq₃的 LUMO 能级差约 1.5 eV,因此电 子的注入也比较困难.理论上,使用低功函数的金属 如 Ca(2.8 eV),Ca(2.1 eV),L(2.8 eV)等更好,但这 些金属太活泼,很容易发生化学反应.但增加 LiF 薄 层(1 nm)后,可以大大改善电子的注入性能²⁰¹.

器件的流明效率可以用以下公式计算:

$$\eta_P = \frac{\phi_0 \int g(\lambda) I_{del}(\lambda) R(\lambda) d\lambda}{f I_{OLED} V} , \qquad (8)$$

若把器件看成朗伯发光体,可采用近似公式计算:

$$\eta_P = \pi L S / I_{\text{OLED}} V. \tag{9}$$

· 农 I 所用 用 例 例 种时力 丁 机 逞 能 级 和 电 做 场 图 g	表1	所用有机材料的分子轨道能级和电极功函数
--	----	---------------------

材料	功函数/ – eV	HOMO 能级/ – eV	LUMO 能级/ – eV	带隙/eV	文献
CuPc		4.8	2.7	2.1	[21]
α - NPD		5.4	2.3	3.1	[22]
CBP		5.9	2.6	3.3	[21]
BCP		6.7	3.2	3.5	[23]
Alq ₃		5.8	3.1	2.7	[22]
ITO	4.6-4.9				[24]
Al	4.27				[22]

OLED 在不同正向偏压下的亮度和由(9)式计算出 的器件效率如图 7 所示.随外加电压升高,器件亮度 逐渐增大,在40 V 慢慢达到饱和,效率先增大后减 小.当外加电压为6 V 时,器件效率达到最大 12.1 lm/W 此时亮度为136 cd/m².在外加电压为 45 V时,器件亮度达到最大,13500 cd/m²,效率为 0.584 lm/W.在高电压下,电极注入电流较大,发光 层中的发光中心有限,导致部分激子不能有效激发 磷光材料发出可见光,并且磷光材料在较高浓度下 容易产生浓度淬灭^[25 26],使得器件效率大幅下降.

3.4. 器件稳定性

从图 5 中可以看出,器件发光光谱在 8—20 V 变化很小,相对稳定.在 10 V 驱动电压下,OLED 器 件在 0℃ 20℃ ,50℃环境中的发光光谱几乎没有变 化,也表明 OLED 器件拥有较宽的工作温度.在不同



图 7 不同电压下器件的亮度和效率

电流密度下,器件的驱动电压、亮度、效率、色坐标列 于表2中.驱动电压5.1 V(*J*=0.1 mA/cm²)时,发光 的色坐标 CIE(*x*,*y*)为(0.285,0.576),驱动电压 31.8 V(*J*=100 mA/cm²)时,色坐标 CIE(*x*,*y*)为 (0.270,0.546),PHOLED发光色坐标变化很小(*x*降 低 0.015, y 降低 0.03) 表明器件的发光中心被保持 在 EL 层,没有随电压的改变而改变,并且器件在 5—31 V 的驱动电压范围内效率保持 > 1 lm/W,在 1—1800 cd/m² 的亮度范围内效率 > 5 lm/W.

电流密度(mA/cm ²) 电压/V	亮度((cd/m ²)	效率(1m/W)) CIR(x , y)
J = 0.1	5.12	17.1	10.49	(0.285 0.576)
J = 1	6.47	236.2	11.46	(0.280 0.561)
J = 10	9.75	1713.5	5.52	(0.277 0.557)
J = 100	31.81	10910.1	1.08	(0.270 0.546)

4. 结 论

实验采用基于重金属 Ir 的新磷光材料(tpbi), If acac)制备了 PHOLED,器件结构为 ITO/CuPc (40 nm)/α-NPD(45 nm)/CBP:(tpbi),Ir(acac)(3%, 30 nm)/BCF(20 nm)/Alq₅(20 nm)/LiF(1 nm)/Al(100 nm). 器件在较低的场强下 *I-V* 特性符合热电子发射 模型 ,高场强下与陷阱电荷限制传导理论不符合 ,而 呈现线性关系 ,总体与文中给出的多项式拟合相符.

不同驱动电压下(8—20 V)器件光谱很稳定,随 驱动电压升高,发光谱中蓝色成分稍有增加.对光谱 进行多峰拟合,发现光谱由 α -NPD 层的发光峰 (450 nm)(tpbi)_L(acac)主发光峰(518 nm)和肩峰 (543 nm)构成, α -NPD 层发光峰相对很弱.

外加电压为 6 V 时 器件效率达到最大 12.1 lm/W, 此时亮度为 136 cd/m².在外加电压为 45 V 时,器件亮 度达到最大,为 13500 cd/m²,此时效率为 0.584 lm/W.效 率随驱动电压的增加先增大后减小,亮度随电压先增 加而后在 40 V 趋于稳定.

器件在较宽的驱动电压(5—40 V)和较宽的温 度范围(0—50℃)发光光谱很稳定 表明器件具有良 好的耐压性能,并且在 5—31 V 的驱动电压范围内 效率 > 1 lm/W,在 1—1800 cd/m² 的亮度范围内效率 > 5 lm/W.

- [1] Tang C W , VanSlyke S A 1987 Appl. Phys. Lett. 51 913
- Yang S Y, Xu Z, Liu S S, Dong J F, Zhang T, Xu X R 2001 Acta Phys. Sin. 50 973(in Chinese] 杨盛谊、徐 征、刘姗姗、董金 凤、章 婷、徐叙 2001 物理学报 50 973]
- [3] Xu X M, Peng J C, Li H J, Qu S, Zhao C J, Luo X H 2004 Acta Phys. Sin. 53 286(in Chinese)[许雪梅、彭景翠、李宏建、瞿 述、赵楚军、罗小华 2004 物理学报 53 286]
- [4] Adamovich V I, Cordero S R, Djurovich P I 2003 Organic Electronics 4 77
- [5] Cao Y , Parker I D , Yu G , Zhang C , Heeger A J 1999 Nature 397 414
- [6] Dai G Z , Li H J , Pan Y Z , Dai X Y , Xie Q 2005 Chin. Phys. 14 2590
- [7] Baldo M A, O Brien D F, You Y, Shoustikov A, Siblwy S, Thompson M E, Forrest S R 1998 Nature 395 151
- [8] Adachi C , Baldo M A , Thompson M E , Forrest S R 2001 J. Appl. Phys. 90 5048
- [9] Lei G T , Wang L D , Qiu Y 2006 Appl. Phys. Lett. 88 103508
- [10] Kruk N N , Starukhin A S , Knyukshto V N , Yersin H 2005 Optics and Spectroscopy 99 297
- [11] Liu T, Hsu S, Ho M, Liao C, Wu Y, Chen C, Tung Y, Wu P, Chi Y 2006 Appl. Phys. Lett. 88 063508
- [12] Xin H, Li F Y, Shi M, Bian Z Q, Huang C H 2003 J. Am. Chem. Soc. 125 7166
- [13] Li Y Q , Wang Y , Zhang Y , Wu Y , Shen J C 1999 Synth . Metals

99 257

- [14] Zhang Q S , Zhou Q G , Cheng Y X , Wang L X , Ma D G , Jing X B , Wang F S 2004 Adv. Mater. 16 432
- [15] Qian L, Teng F, Xu Z, Quan SY, Liu DA, Wang YM, Wang YS, Xu X R 2006 Acta Phys. Sin. 55 929(in Chinese] 钱 磊、滕 枫、徐 征、权善玉、刘德昂、王元敏、王永生、徐叙 2006
 物理学报 55 929]
- [16] Xu X M, Peng J C, Li H J, Qu S, Luo X H 2002 Acta Phys. Sin.
 51 2380(in Chinese)[许雪梅、彭景翠、李宏建、瞿 述、罗 小华 2002 物理学报 51 2380]
- [17] Campbell A J, Bradley D D C, Lidzey D G 1997 J. Appl. Phys. 82 6326
- [18] Campbell I H , Davids P S , Smith D L , Barashkov N N , Ferraris J P 1998 Appl. Phys. Lett. 72 1863
- [19] Vestweber H, Pommerehne J, Sander R, Mahrt R F, Greiner A, Hertz W, Baessler H 1995 Synth. Metals 68 263
- [20] Du P , Zhang X Q , Sun X B , Yao Z G , Wang Y S 2006 Chin . Phys. 6 1370
- [21] Lee S T , Wang Y M , Hou X Y , Tang C W 1999 Appl. Phys. Lett. 74 670
- [22] Taiju T , Masayuki T , Shin K , Taishi T 2005 Current Applied Physics 5 47
- [23] Wang X, Ogino K, Tanaka K, Usui H 2004 IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics 10 121
- [24] Cacialli F , Friend R H , Haylett N , Daik R , Feast W J , Bredas J L 1996 Appl. Phys. Lett. 69 3794

- [25] Zhang X B, Cao J, Wei F X, Jiang X Y, Zhang Z L, Zhu W Q, Xu S H 2006 Acta Phys. Sin. 55 119(in Chinese)[张晓波、曹 进、委福祥、蒋雪茵、张志林、朱文清、许少鸿 2006 物理学报 55 119]
- [26] Xie Y Q, Guo J H, Peng J B, Cao Y, Wang Y 2005 Acta Phys. Sin. 54 3424(in Chinese)[谢玉卿、郭建华、彭俊彪、曹 镛、 王 悦 2005 物理学报 54 3424]

High-efficiency and high-stability phosphorescent OLED based on new Ir complex *

Wang Jun[†] Wei Xiao-Qiang Rao Hai-Bo Cheng Jian-Bo Jiang Ya-Dong

(State Key Laboratory of Electronic Thin Films and Integrated Devices , School of Optic-electronic Information ,

University of Electronic Science and Technology of China , Chengdu 610054 , China)

(Received 26 May 2006; revised manuscript received 4 July 2006)

Abstract

Multi-layer phosphorescent OLED with (tpbi) If acac) was fabricated which has the structure : ITO/CuPc (40 nm)/ α -NPD (45 nm)/CBP : (tpbi) If acac) (3% , 30 nm)/BCP (20 nm)/Alq₃(20 nm)/LiF (1 nm)/Al (100 nm). Absorption spectra , phosphorescence lifetime of Ir complex , and *I-V-L* characteristic of the device was tested. The current of the device under low applied voltage conforms to the Richaardon-Schotty emission , and shows linear relationship under high voltage. Gauss peak fit shows the OLED spectra to be composed of α -NPD peak(450 nm) , (tpbi) If (acac) main peak(518 nm) and shoulder peak (543 nm). Maximum power efficiency of PHOLED is 12.1 lm/W (at 6V) with luminance 136 cd/m² , and the maximum luminance is 13500 cd/m² with power efficiency 0.584 lm/W.

Keywords : OLED , phosphorescence , power efficiency PACC : 7860F , 3250F , 3350D

^{*} Project supported by the OLED Research Foundation of the UESTC-Zhejiang Yankon Group Corp (Grant No. W050317).

[†] E-mail:uestc_wj@yahoo.com